



## 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2025年1月31日

上場会社名 東京エレクトロン デバイス株式会社 上場取引所 東  
 コード番号 2760 URL https://www.teldevice.co.jp/  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長・CEO (氏名) 徳重 敦之  
 問合せ先責任者 (役職名) 財務部長 (氏名) 田中 弘毅 (TEL) 03-6635-6000  
 配当支払開始予定日 —  
 決算補足説明資料作成の有無 : 無  
 決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

## 1. 2025年3月期第3四半期の連結業績(2024年4月1日~2024年12月31日)

## (1) 連結経営成績(累計)

(％表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025年3月期第3四半期	162,096	△9.8	8,858	△18.4	7,935	△18.3	5,574	△21.2
2024年3月期第3四半期	179,748	2.2	10,860	4.3	9,717	14.4	7,070	19.8

(注) 包括利益 2025年3月期第3四半期 5,541百万円(△30.8%) 2024年3月期第3四半期 8,007百万円(21.3%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2025年3月期第3四半期	185.29	—
2024年3月期第3四半期	236.25	—

(注) 当社は、2023年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり四半期純利益を算定しております。

## (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2025年3月期第3四半期	163,485	47,883	28.6
2024年3月期	162,567	46,190	27.7

(参考) 自己資本 2025年3月期第3四半期 46,746百万円 2024年3月期 45,042百万円

## 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2024年3月期	—	183.00	—	74.00	—
2025年3月期	—	52.00	—	—	—
2025年3月期(予想)	—	—	—	65.00	117.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

(注) 当社は、2023年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。2024年3月期の1株当たり期末配当金については、当該株式分割の影響を考慮した金額を記載し、年間配当金合計は「—」と記載しております。なお、当該株式分割を考慮した場合の2024年3月期の第2四半期末配当金は61円00銭、年間配当金は135円00銭となります。

## 3. 2025年3月期の連結業績予想(2024年4月1日~2025年3月31日)

(％表示は、対前期増減率)

	売上高		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	230,000	△5.3	12,700	△8.8	8,700	△12.9	289.94

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更 : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(注) 詳細は、添付資料9ページ「四半期連結財務諸表に関する注記事項」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）

2025年3月期3Q	31,336,500株	2024年3月期	31,336,500株
------------	-------------	----------	-------------

② 期末自己株式数

2025年3月期3Q	1,187,522株	2024年3月期	1,330,180株
------------	------------	----------	------------

③ 期中平均株式数（四半期累計）

2025年3月期3Q	30,084,414株	2024年3月期3Q	29,929,749株
------------	-------------	------------	-------------

(注) 当社は、役員報酬BIP信託、株式付与ESOP信託及び信託型従業員持株インセンティブ・プラン（E-Ship）を導入しており、各信託が所有する当社株式は自己株式に含めて記載しております。

(注) 当社は、2023年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、期末発行済株式数、期末自己株式数及び期中平均株式数を算定しております。

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー : 無

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項等については、添付資料2ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

## ○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況	2
(1) 当四半期連結累計期間の経営成績の概況	2
(2) 当四半期連結累計期間の財政状態の概況	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	7
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	9
(会計方針の変更)	9
(セグメント情報等の注記)	10
3. その他	11
(1) 仕入、受注及び販売の状況	11

## 1. 経営成績等の概況

### (1) 当四半期連結累計期間の経営成績の概況

当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善に伴う個人消費の持ち直しやインバウンド需要の増加等により、緩やかな回復基調となりました。一方で資源価格の高止まりや中国経済の低迷のほか、地政学リスクの高まりや為替相場の不安定な変動等により、依然として先行きは不透明な状況が続いております。

当社グループにおける当第3四半期連結累計期間の経営成績については、コンピュータシステム関連事業が好調に推移した一方、半導体及び電子デバイス事業がサプライチェーンにおける在庫調整が長期化している影響を受け、売上高162,096百万円（前年同期比9.8%減）、営業利益8,858百万円（前年同期比18.4%減）、経常利益7,935百万円（前年同期比18.3%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益5,574百万円（前年同期比21.2%減）となりました。

当社グループにおける報告セグメントに係る経営成績については、次のとおりであります。

#### (半導体及び電子デバイス事業)

当社グループにおける車載向け半導体製品の販売は顧客商権の拡大もあり堅調に推移し、ウェーハ検査装置事業も業績に寄与したものの、中国市場の停滞の長期化などの影響を受け、産業機器向け半導体製品の販売が減少しました。また、通信機器向け及び民生機器向け半導体製品の販売が低調に推移したことなどから、当第3四半期連結累計期間は外部顧客への売上高135,948百万円（前年同期比14.4%減）、セグメント利益（経常利益）4,749百万円（前年同期比38.6%減）となりました。

#### (コンピュータシステム関連事業)

デジタル変革（DX）の推進に伴うデータ量の急増や、AIインフラのクラウド化が進展する中、クラウド移行やセキュリティ対策へのIT投資は引き続き堅調であり、当社が取り扱う各種製品の販売及びサブスクリプション型ライセンスの売上は好調に推移し、保守・監視サービスの需要も拡大したことなどから、当第3四半期連結累計期間は外部顧客への売上高26,147百万円（前年同期比24.9%増）、セグメント利益（経常利益）3,186百万円（前年同期比61.2%増）となりました。

### (2) 当四半期連結累計期間の財政状態の概況

当第3四半期連結会計期間末における総資産は163,485百万円となり、前連結会計年度末に比べ917百万円の増加となりました。これは主に、売上債権が減少した一方で、棚卸資産や前払費用が増加したことによります。負債総額は115,602百万円となり、前連結会計年度末に比べ775百万円の減少となりました。これは主に、前受金が増加した一方で、短期借入金や買掛金が減少したことによります。また、純資産は47,883百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,692百万円の増加となりました。以上の結果、自己資本比率は28.6%となり、前連結会計年度末に比べ0.9ポイント向上いたしました。

### (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第3四半期連結累計期間の業績は、中国市場の停滞及びサプライチェーンにおける在庫調整が長期化している影響を受け、半導体及び電子デバイス事業が低調に推移しているものの、顧客商権が拡大していることに加え、コンピュータシステム関連事業が堅調に推移していることなどから、今後の動向を勘案した結果、前回（2024年4月30日）公表の通期連結業績予想は変更しておりません。

## 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	6,867	9,743
受取手形、売掛金及び契約資産	57,234	48,247
電子記録債権	4,241	2,871
商品及び製品	53,275	58,351
原材料	3,161	2,847
前払費用	19,416	23,784
その他	7,229	4,955
貸倒引当金	△90	△72
流動資産合計	151,336	150,728
固定資産		
有形固定資産	3,356	4,474
無形固定資産	2,192	2,023
投資その他の資産		
退職給付に係る資産	449	476
その他	5,557	6,097
貸倒引当金	△323	△314
投資その他の資産合計	5,682	6,259
固定資産合計	11,231	12,757
資産合計	162,567	163,485

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	22,690	18,877
短期借入金	22,401	17,844
コマーシャル・ペーパー	5,000	7,000
1年内返済予定の長期借入金	7,000	2,600
前受金	23,724	29,630
賞与引当金	2,401	1,093
その他	5,817	7,021
流動負債合計	89,035	84,067
固定負債		
長期借入金	17,700	22,800
退職給付に係る負債	7,440	7,340
その他	2,201	1,394
固定負債合計	27,341	31,534
負債合計	116,377	115,602
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	2,495	2,495
資本剰余金	5,684	5,684
利益剰余金	36,363	37,989
自己株式	△1,674	△1,539
株主資本合計	42,869	44,630
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	129	46
繰延ヘッジ損益	124	△119
為替換算調整勘定	1,744	2,072
退職給付に係る調整累計額	174	116
その他の包括利益累計額合計	2,172	2,116
非支配株主持分	1,148	1,136
純資産合計	46,190	47,883
負債純資産合計	162,567	163,485

## (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

## 四半期連結損益計算書

## 第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2023年 4月 1日 至 2023年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年 4月 1日 至 2024年12月31日)
売上高	179,748	162,096
売上原価	152,736	137,420
売上総利益	27,011	24,675
販売費及び一般管理費		
給料及び手当	5,604	5,950
賞与引当金繰入額	1,130	960
退職給付費用	534	505
その他	8,881	8,401
販売費及び一般管理費合計	16,151	15,817
営業利益	10,860	8,858
営業外収益		
持分法による投資利益	135	90
その他	214	166
営業外収益合計	350	257
営業外費用		
為替差損	1,262	826
その他	230	353
営業外費用合計	1,493	1,179
経常利益	9,717	7,935
特別利益		
固定資産売却益	-	0
投資有価証券売却益	4	-
特別利益合計	4	0
特別損失		
固定資産売却損	0	-
固定資産除却損	1	2
持分変動損失	32	-
特別損失合計	34	2
税金等調整前四半期純利益	9,687	7,932
法人税等	2,541	2,335
四半期純利益	7,145	5,597
非支配株主に帰属する四半期純利益	74	23
親会社株主に帰属する四半期純利益	7,070	5,574

## 四半期連結包括利益計算書

## 第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2023年 4月 1日 至 2023年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年 4月 1日 至 2024年12月31日)
四半期純利益	7,145	5,597
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	60	△82
繰延ヘッジ損益	397	△243
為替換算調整勘定	384	335
退職給付に係る調整額	△15	△57
持分法適用会社に対する持分相当額	35	△7
その他の包括利益合計	861	△56
四半期包括利益	8,007	5,541
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	7,932	5,518
非支配株主に係る四半期包括利益	74	23

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2023年 4月 1日 至 2023年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年 4月 1日 至 2024年12月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	9,687	7,932
減価償却費及びその他の償却費	505	752
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△1,544	△1,312
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△259	△154
支払利息	177	207
為替差損益 (△は益)	△367	495
受取損害賠償金	△91	-
売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加)	7,772	10,764
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△12,598	△4,397
仕入債務の増減額 (△は減少)	△2,245	△3,906
未払金の増減額 (△は減少)	263	190
前受金の増減額 (△は減少)	2,293	5,904
未収消費税等の増減額 (△は増加)	△2	1,203
未収入金の増減額 (△は増加)	△112	1,094
前払費用の増減額 (△は増加)	181	△4,365
その他	379	△354
小計	4,039	14,054
利息及び配当金の受取額	248	152
利息の支払額	△179	△223
損害賠償金の受取額	91	-
法人税等の支払額	△4,456	△3,559
営業活動によるキャッシュ・フロー	△257	10,423
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の純増減額 (△は増加)	△10	109
有形固定資産の取得による支出	△181	△1,501
無形固定資産の取得による支出	△454	△196
投資有価証券の取得による支出	△143	△76
投資有価証券の売却による収入	4	-
関係会社株式の取得による支出	-	△65
敷金及び保証金の差入による支出	△438	△431
事業譲受による支出	△1,200	-
その他	2	24
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,422	△2,137

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2023年 4月 1日 至 2023年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年 4月 1日 至 2024年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	5,095	△4,647
コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少)	5,000	2,000
長期借入れによる収入	-	7,000
長期借入金の返済による支出	△3	△6,300
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△27	-
自己株式の取得による支出	△0	△0
自己株式の処分による収入	336	396
配当金の支払額	△3,916	△3,786
非支配株主への配当金の支払額	△35	△34
リース債務の返済による支出	△57	△62
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,390	△5,434
現金及び現金同等物に係る換算差額	93	134
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	3,805	2,985
現金及び現金同等物の期首残高	6,442	6,757
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,248	9,743

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(会計方針の変更)

(グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱いの適用)

「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号 2024年3月22日。以下「2024年改正会計基準」という。)を第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。

2024年改正会計基準第7項の定めにより、四半期連結財務諸表においては、当四半期連結会計期間等を含む対象会計年度に関するグローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等を計上しないことができる経過的な取扱いに従っております。なお、四半期連結財務諸表への影響はありません。

(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。

法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による四半期連結財務諸表への影響はありません。

(セグメント情報等の注記)

I 前第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			調整額	四半期連結損益 計算書計上額 (注)
	半導体及び 電子デバイス 事業	コンピュータ システム関連 事業	計		
売上高					
半導体・ボード製品等	158,807	—	158,807	—	158,807
ストレージ・ネットワーク 機器等	—	11,995	11,995	—	11,995
保守・監視サービス	—	8,945	8,945	—	8,945
顧客との契約から生じる収益	158,807	20,940	179,748	—	179,748
外部顧客への売上高	158,807	20,940	179,748	—	179,748
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	158,807	20,940	179,748	—	179,748
セグメント利益	7,741	1,976	9,717	—	9,717

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。

II 当第3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			調整額	四半期連結損益 計算書計上額 (注)
	半導体及び 電子デバイス 事業	コンピュータ システム関連 事業	計		
売上高					
半導体・ボード製品等	135,948	—	135,948	—	135,948
ストレージ・ネットワーク 機器等	—	15,904	15,904	—	15,904
保守・監視サービス	—	10,243	10,243	—	10,243
顧客との契約から生じる収益	135,948	26,147	162,096	—	162,096
外部顧客への売上高	135,948	26,147	162,096	—	162,096
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	135,948	26,147	162,096	—	162,096
セグメント利益	4,749	3,186	7,935	—	7,935

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。

## 3. その他

## (1) 仕入、受注及び販売の状況

## ① 仕入実績

当第3四半期連結累計期間における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	仕入高 (百万円)	前年同四半期比 (%)
半導体及び電子デバイス事業	124,721	△16.9
コンピュータシステム関連事業	17,356	10.2
合計	142,078	△14.4

## ② 受注実績

当第3四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	受注高 (百万円)	前年同四半期比 (%)	受注残高 (百万円)	前年同四半期比 (%)
半導体及び電子デバイス事業	96,600	△23.3	81,855	△38.7
コンピュータシステム関連事業	32,240	41.8	41,967	12.9
合計	128,840	△13.3	123,822	△27.5

## ③ 販売実績

当第3四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	販売高 (百万円)	前年同四半期比 (%)
半導体及び電子デバイス事業	135,948	△14.4
コンピュータシステム関連事業	26,147	24.9
合計	162,096	△9.8